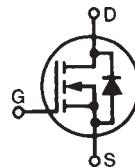


PolarHV™ HiPerFET Power MOSFET

N-Channel Enhancement Mode
Avalanche Rated
Fast Intrinsic Diode

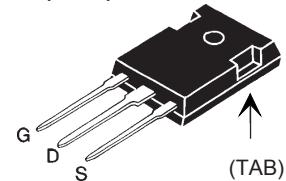
IXFH 44N50P
IXFK 44N50P
IXFT 44N50P

V_{DSS} = 500 V
 I_{D25} = 44 A
 $R_{DS(on)}$ ≤ 140 mΩ
 t_{rr} ≤ 200 ns

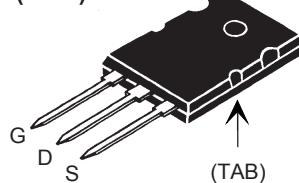


Symbol	Test Conditions	Maximum Ratings		
V_{DSS}	$T_J = 25^\circ C$ to $175^\circ C$	500		V
V_{DGR}	$T_J = 25^\circ C$ to $175^\circ C$; $R_{GS} = 1 M\Omega$	500		V
V_{GSM}	Transient	±40		V
V_{GSM}	Continuous	±30		V
I_{D25}	$T_c = 25^\circ C$	44		A
I_{DM}	$T_c = 25^\circ C$, pulse width limited by T_{JM}	110		A
I_{AR}	$T_c = 25^\circ C$	44		A
E_{AR}	$T_c = 25^\circ C$	55		mJ
E_{AS}	$T_c = 25^\circ C$	1.7		J
dv/dt	$I_s \leq I_{DM}$, $di/dt \leq 100 A/\mu s$, $V_{DD} \leq V_{DSS}$, $T_j \leq 150^\circ C$, $R_G = 10 \Omega$	10		V/ns
P_D	$T_c = 25^\circ C$	650		W
T_J		-55 ... +150		°C
T_{JM}		150		°C
T_{stg}		-55 ... +150		°C
T_L	1.6 mm (0.062 in.) from case for 10 s	300		°C
T_{SOLD}	Plastic case for 10 s	260		°C
M_d	Mounting torque (TO-247)	1.13/10		Nm/lb.in.
Weight	TO-247	6		g
	TO-268	5		g
	TO-264	10		g

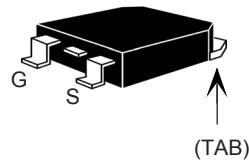
TO-247 AD (IXFH)



TO-264 (IXFK)



TO-268 (IXFT)



G = Gate D = Drain
 S = Source TAB = Drain

Symbol **Test Conditions**
 $(T_J = 25^\circ C$, unless otherwise specified)

Symbol	Test Conditions	Characteristic Values		
		Min.	Typ.	Max.
BV_{DSS}	$V_{GS} = 0 V$, $I_D = 250 \mu A$	500		V
$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}$, $I_D = 4 mA$	3.0		V
I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 30 V_{DC}$, $V_{DS} = 0$		±10	nA
I_{DSS}	$V_{DS} = V_{DSS}$ $V_{GS} = 0 V$		25 500	μA
$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = 10 V$, $I_D = 0.5 I_{D25}$ Pulse test, $t \leq 300 \mu s$, duty cycle $d \leq 2 \%$		140	mΩ

Features

- International standard packages
- Unclamped Inductive Switching (UIS) rated
- Low package inductance
 - easy to drive and to protect

Advantages

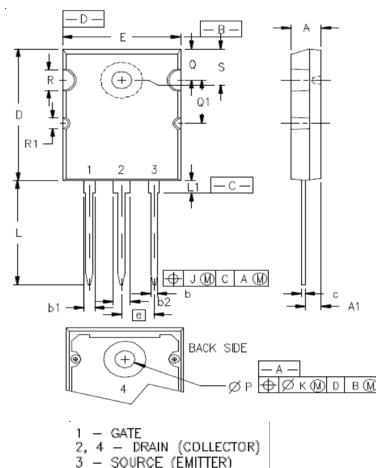
- Easy to mount
- Space savings
- High power density

Symbol **Test Conditions**
Characteristic Values
 $(T_J = 25^\circ C, \text{ unless otherwise specified})$
Min. **Typ.** **Max.**

g_{fs}	$V_{DS} = 20 V; I_D = 0.5 I_{D25}$, pulse test	20	32	S
C_{iss} C_{oss} C_{rss}	$V_{GS} = 0 V, V_{DS} = 25 V, f = 1 \text{ MHz}$	5440	pF	
		639	pF	
		40	pF	
$t_{d(on)}$ t_r $t_{d(off)}$ t_f	$V_{GS} = 10 V, V_{DS} = 0.5 V_{DSS}, I_D = I_{D25}$ $R_G = 3 \Omega$ (External)	28	ns	
		29	ns	
		85	ns	
		27	ns	
$Q_{g(on)}$ Q_{gs} Q_{gd}	$V_{GS} = 10 V, V_{DS} = 0.5 V_{DSS}, I_D = 0.5 I_{D25}$	98	nC	
		35	nC	
		30	nC	
R_{thJC}			0.19	$^\circ C/W$
R_{thcs}	(TO-247)	0.21		$^\circ C/W$
	(TO-264)	0.15		$^\circ C/W$

Source-Drain Diode
Characteristic Values
 $(T_J = 25^\circ C, \text{ unless otherwise specified})$
Symbol **Test Conditions**
Min. **Typ.** **Max.**

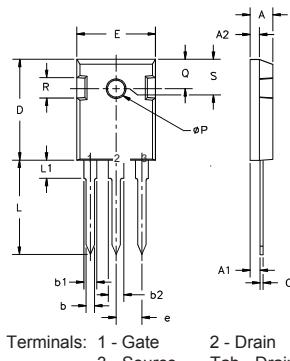
I_s	$V_{GS} = 0 V$		44	A
I_{SM}	Repetitive		110	A
V_{SD}	$I_F = I_s, V_{GS} = 0 V$, Pulse test, $t \leq 300 \mu s$, duty cycle $d \leq 2\%$		1.5	V
t_{rr} Q_{RM} I_{RM}	$I_F = 25 A, -di/dt = 100 A/\mu s$ $V_R = 100V, V_{GS} = 0 V$	200	ns	
		0.6		μC
		6.0		A

TO-264 (IXFK) Outline


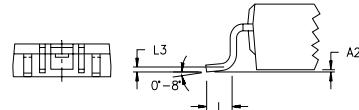
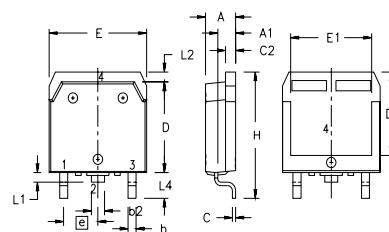
SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.185	.209	4.70	5.31
A1	.102	.118	2.59	3.00
b	.037	.055	0.94	1.40
b1	.087	.102	2.21	2.59
b2	.110	.126	2.79	3.20
c	.017	.029	0.43	0.74
D	1.007	1.047	25.58	26.59
E	.760	.799	19.30	20.29
e	.215 BSC		5.46 BSC	
J	.000	.010	0.00	0.25
K	.000	.010	0.00	0.25
L	.779	.842	19.79	21.39
L1	.087	.102	2.21	2.59
$\emptyset P$.122	.138	3.10	3.51
Q	.240	.256	6.10	6.50
Q1	.330	.346	8.38	8.79
$\emptyset R$.155	.187	3.94	4.75
$\emptyset R1$.085	.093	2.16	2.36
S	.243	.253	6.17	6.43

IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.

IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by 4,835,592 4,931,844 5,049,961 5,237,481 6,162,665 6,404,065 B1 6,683,344 6,727,585 one or more of the following U.S. patents: 4,850,072 5,017,508 5,063,307 5,381,025 6,259,123 B1 6,534,343 6,710,405B2 6,759,692 4,881,106 5,034,796 5,187,117 5,486,715 6,306,728 B1 6,583,505 6,710,463 6,771,478 B2

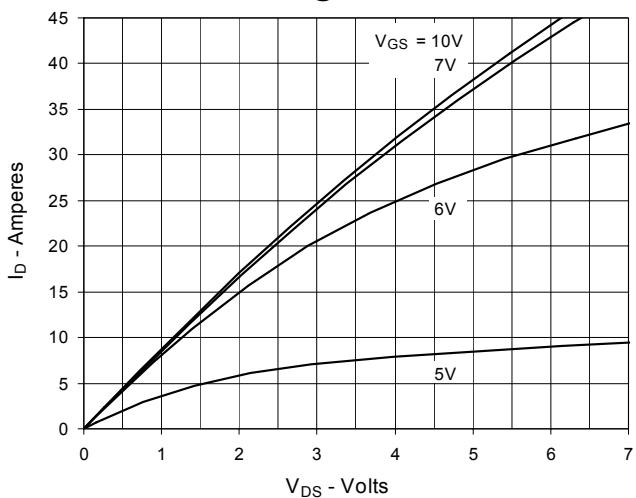
TO-247 (IXFH) Outline


Dim.	Millimeter Min.	Millimeter Max.	Inches Min.	Inches Max.
A	4.7	5.3	.185	.209
A ₁	2.2	2.54	.087	.102
A ₂	2.2	2.6	.059	.098
b	1.0	1.4	.040	.055
b ₁	1.65	2.13	.065	.084
b ₂	2.87	3.12	.113	.123
C	.4	.8	.016	.031
D	20.80	21.46	.819	.845
E	15.75	16.26	.610	.640
e	5.20	5.72	.205	.225
L	19.81	20.32	.780	.800
L1		4.50		.177
$\emptyset P$	3.55	3.65	.140	.144
Q	5.89	6.40	0.232	0.252
R	4.32	5.49	.170	.216
S	6.15	BSC	242	BSC

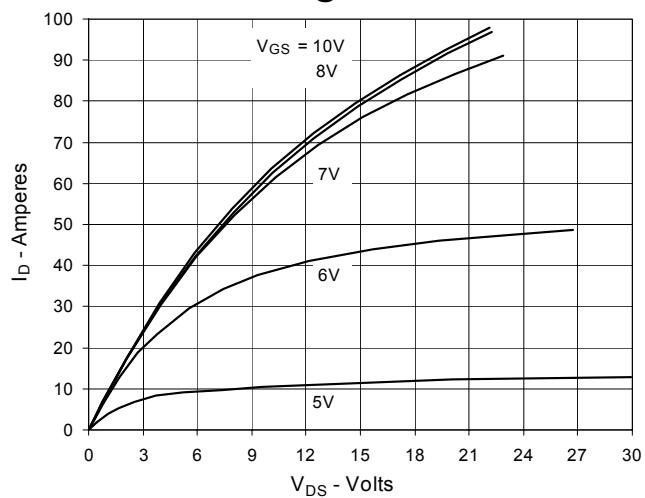
TO-268 (IXFT) Outline


SYM	INCHES		MILLIMETERS	
	MIN	MAX	MIN	MAX
A	.193	.201	4.90	5.10
A1	.106	.114	2.70	2.90
A2	.001	.010	0.02	0.25
b	.045	.057	1.15	1.45
b2	.075	.083	1.90	2.10
C	.016	.026	0.40	0.65
C2	.057	.063	1.45	1.60
D	.543	.551	13.80	14.00
D1	.488	.500	12.40	12.70
E	.624	.632	15.85	16.05
E1	.524	.535	13.30	13.60
e	.215 BSC		5.45 BSC	
H	.736	.752	18.70	19.10
L	.094	.106	2.40	2.70
L1	.047	.055	1.20	1.40
L2	.039	.045	1.00	1.15
L3	.010 BSC		0.25 BSC	
L4	.150	.161	3.80	4.10

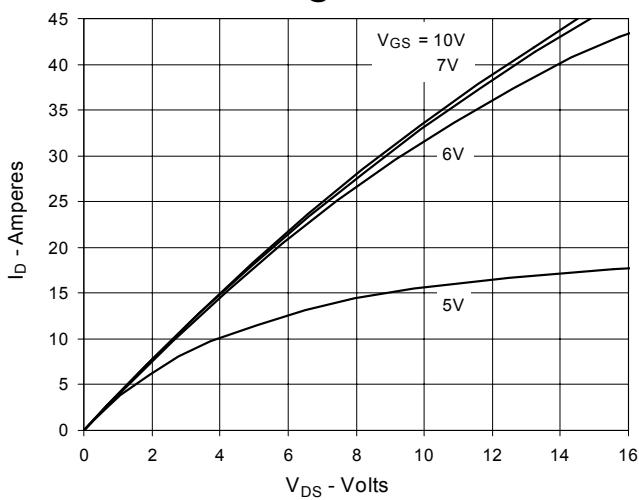
**Fig. 1. Output Characteristics
@ 25°C**



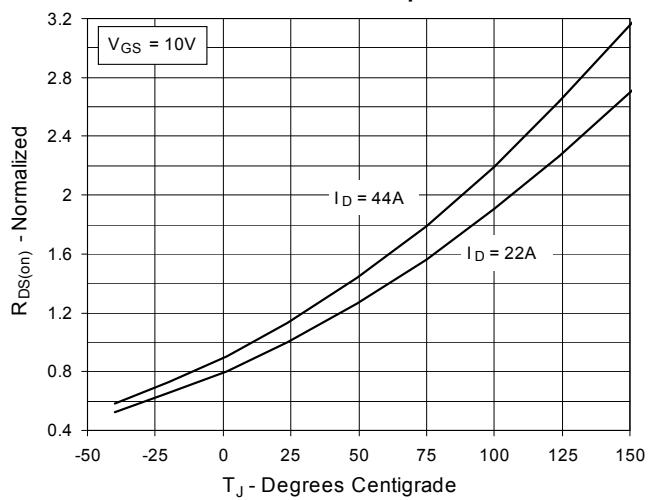
**Fig. 2. Extended Output Characteristics
@ 25°C**



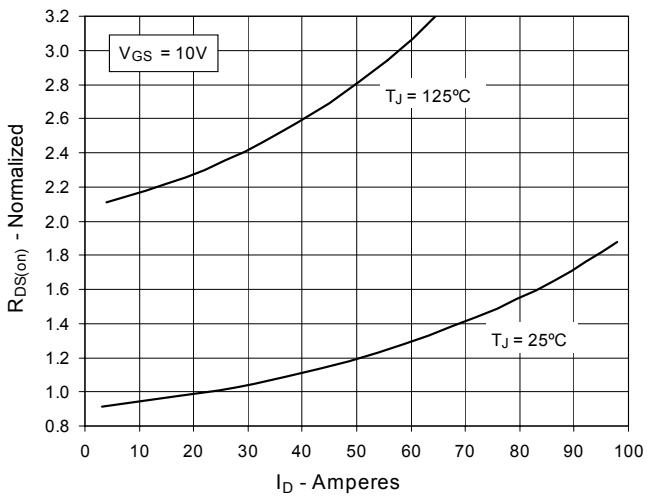
**Fig. 3. Output Characteristics
@ 125°C**



**Fig. 4. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = 22A$ Value
vs. Junction Temperature**



**Fig. 5. $R_{DS(on)}$ Normalized to $I_D = 22A$ Value
vs. Drain Current**



**Fig. 6. Maximum Drain Current vs.
Case Temperature**

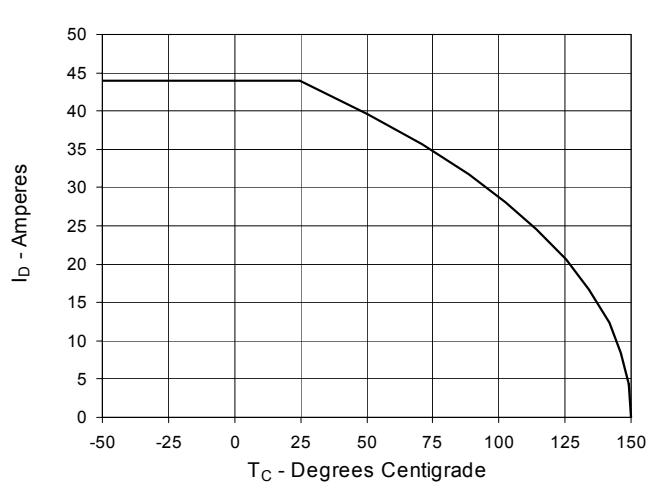


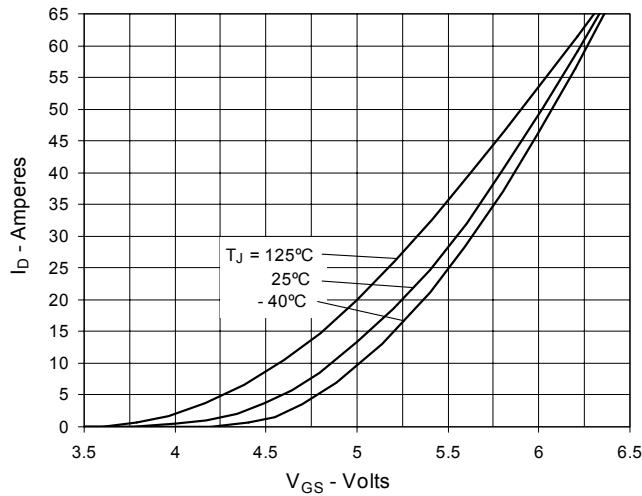
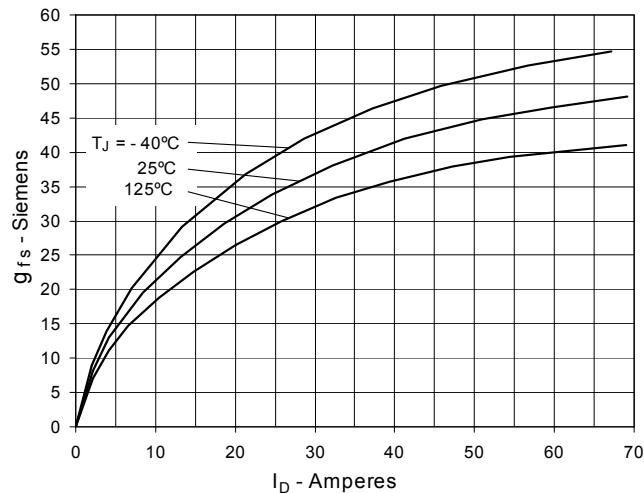
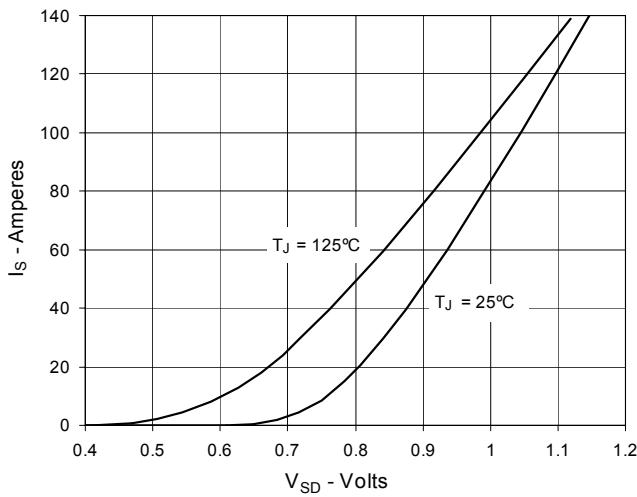
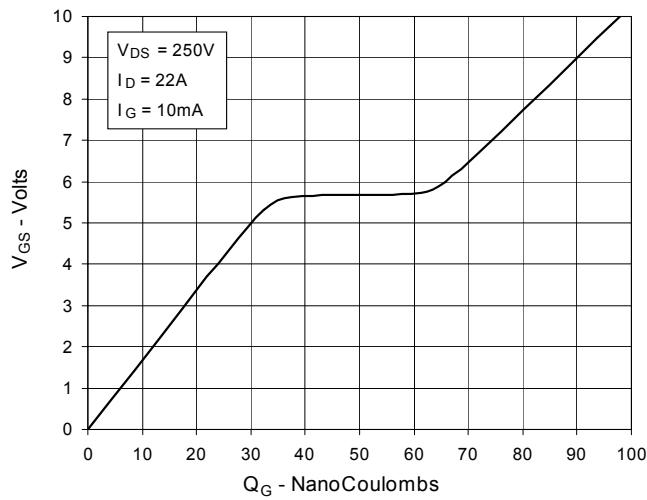
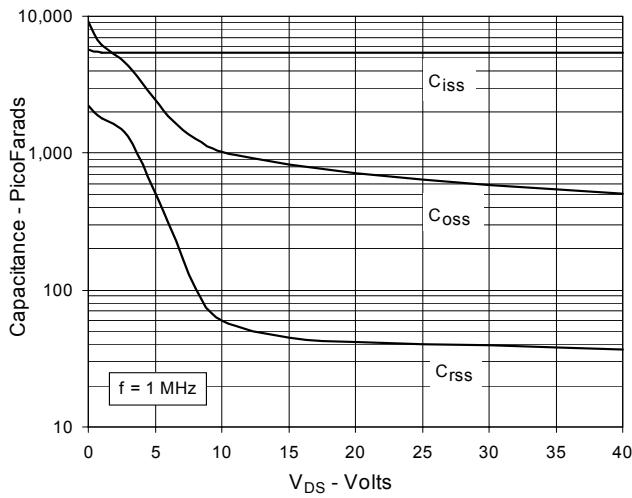
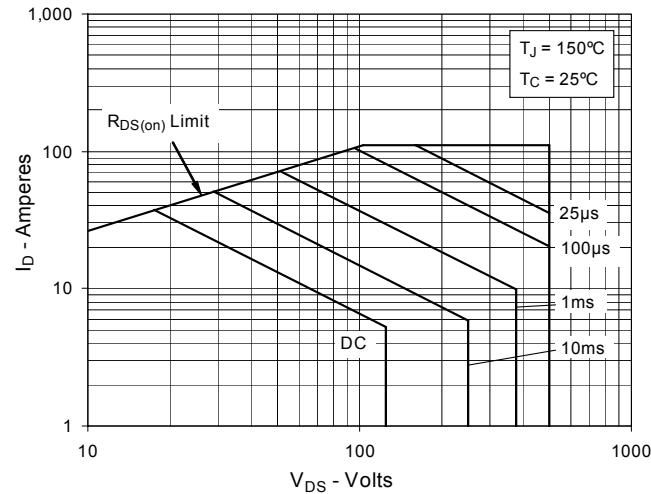
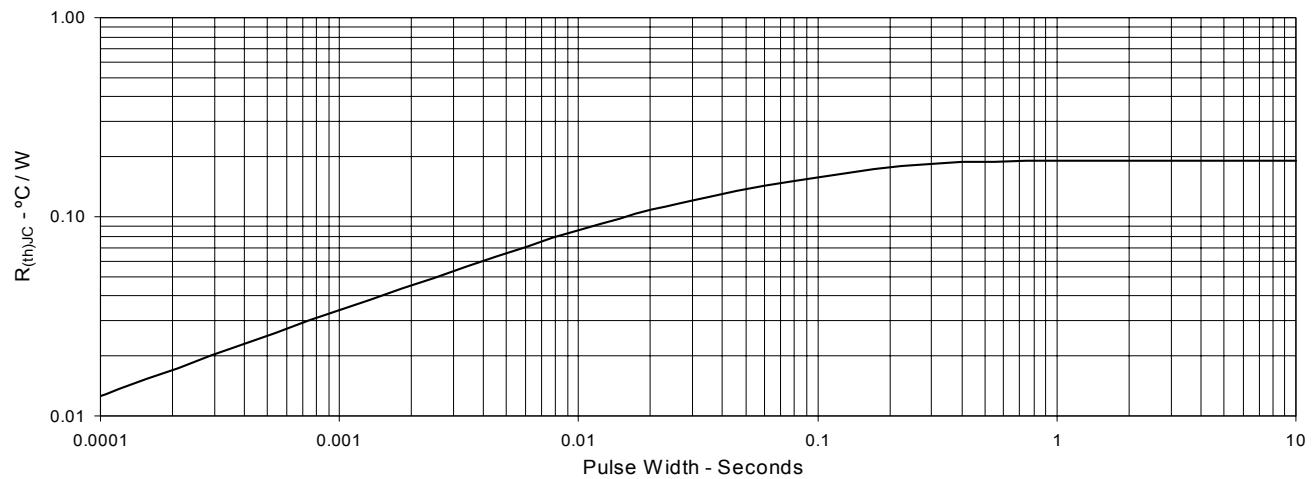
Fig. 7. Input Admittance

Fig. 8. Transconductance

Fig. 9. Forward Voltage Drop of Intrinsic Diode

Fig. 10. Gate Charge

Fig. 11. Capacitance

Fig. 12. Forward-Bias Safe Operating Area


Fig. 13. Maximum Transient Thermal Resistance



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помошь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помошь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.